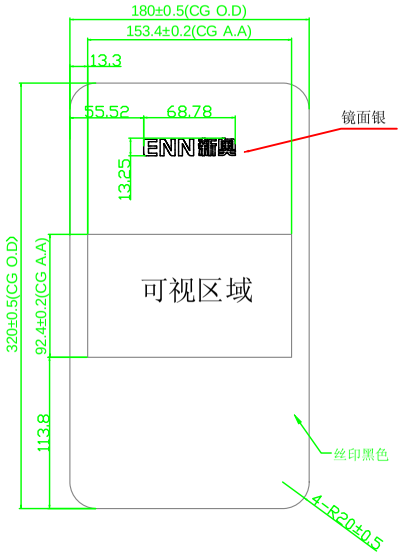
标记	修改内容	制图	日期

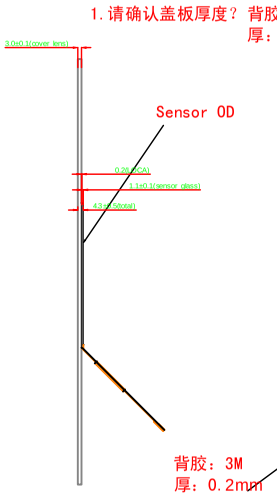
DT:

FM:

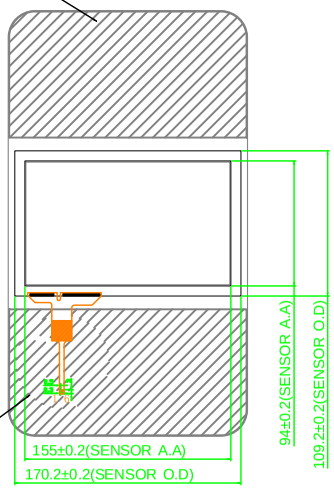
TO:



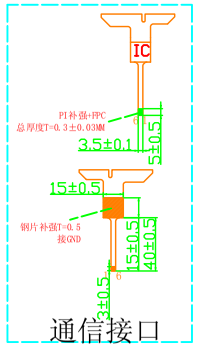
正视图



侧视图



背视图



通信接口

1. 请明确盖板实际厚度，理论厚度3.0，实际厚度2.8，请确认！ 贵司还是按3.0 的做 ，正负公差0.1MM
2. 双面带胶！
3. FPC外形有修改！
4. 明确IC型号为思立微3680 B版本！

思立微3680

PIN脚	逻辑
PIN1	GND
PIN2	VDD3.3V
PIN3	SCL
PIN4	SDA
PIN5	INT
PIN6	RST

技术参数：

1. COVER GLASS+ITO GLASS+FPC
COVER GLASS:3.0mm ITO GLASS:1.1mm
总厚度：4.3MM±0.5mm
2. 工作电压：
3. 透光率：≥85%
4. 表面硬度：6H
5. 工作环境：-10℃~+60℃，≤90%RH
6. 储存环境：-20℃~+70℃，≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm
8. ⚠ 修改标记

Unit	mm	PRJ(3)	深圳市鑫合昌科技有限公司		
Size	A4				
Scale	1:1				
Approved By			Materiel NO.	Customer Number	
Check By					
Design By	黄文文	2016-04-07	Drawing Quality □试做版 ■量产版	Protuction Number	XHC-700029-GG